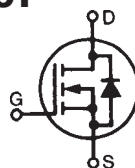


PolarHT™ Power MOSFET

IXTA50N20P
IXTP50N20P
IXTQ50N20P

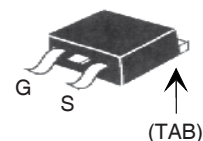
N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated



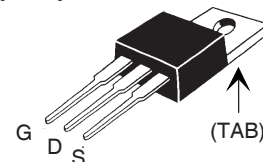
$$\begin{aligned} V_{DSS} &= 200V \\ I_{D25} &= 50A \\ R_{DS(on)} &\leq 60m\Omega \end{aligned}$$

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 175°C	200	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 175°C , $R_{GS} = 1M\Omega$	200	V
V_{GSS}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	50	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pulse width limited by T_{JM}	120	A
I_A	$T_C = 25^\circ\text{C}$	50	A
E_{AS}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	1	J
dV/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 175^\circ\text{C}$	10	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	360	W
T_J		- 55 ... +175	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		175	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		- 55 ... +175	$^\circ\text{C}$
T_L	1.6mm (0.062 in.) from case for 10s	300	$^\circ\text{C}$
T_{SOLD}	Plastic body for 10s	260	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque (TO-3P, TO-220)	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight	TO-263	2.5	g
	TO-220	3.0	g
	TO-3P	5.5	g

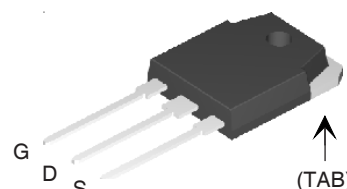
TO-263 (IXTA)



TO-220 (IXTP)



TO-3P (IXTQ)



G = Gate D = Drain
S = Source TAB = Drain

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0V$, $I_D = 250\mu A$	200		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 250\mu A$	2.5		5.0 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20V$, $V_{DS} = 0V$			± 100 nA
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$			25 μA
	$V_{GS} = 0V$ $T_J = 150^\circ\text{C}$			250 μA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10V$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, Note 1			60 m Ω

Features

- International standard packages
- Unclamped Inductive Switching (UIS) rated
- Low package inductance
 - easy to drive and to protect

Advantages

- Easy to mount
- Space savings
- High power density

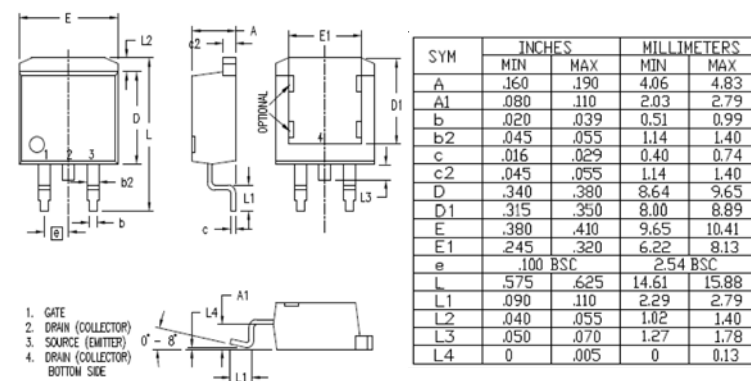
Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{V}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, Note 1	12	23	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{V}$, $V_{DS} = 25\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		2720	pF
C_{oss}			490	pF
C_{rss}			105	pF
$t_{d(on)}$	Resistive Switching Times $V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ $R_G = 10\Omega$ (External)		26	ns
t_r			35	ns
$t_{d(off)}$			70	ns
t_f			30	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$		70	nC
Q_{gs}			17	nC
Q_{gd}			37	nC
R_{thJC}				0.42 $^\circ\text{C/W}$
R_{thCS}	(TO-3P)		0.21	$^\circ\text{C/W}$
	(TO-220)		0.25	$^\circ\text{C/W}$

Source-Drain Diode

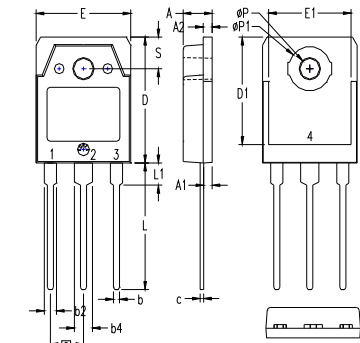
Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
I_s	$V_{GS} = 0\text{V}$			50 A
I_{SM}	Repetitive, pulse width limited by T_{JM}			120 A
V_{SD}	$I_F = 50\text{A}$, $V_{GS} = 0\text{V}$, Note 1			1.5 V
t_{rr}	$I_F = 25\text{A}$, $-di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$ $V_R = 100\text{V}$, $V_{GS} = 0\text{V}$		150	ns
Q_{RM}			2.0	μC

Note 1: Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$; duty cycle, $d \leq 2\%$.

TO-263 (IXTA) Outline



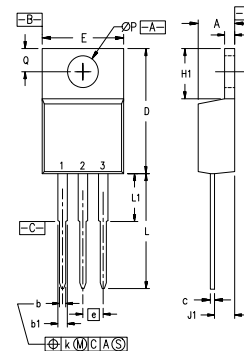
TO-3P (IXTQ) Outline



- 1 - GATE
2 - DRAIN (COLLECTOR)
3 - SOURCE (EMITTER)
4 - DRAIN (COLLECTOR)

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.185	.193	4.70	4.90
A1	.051	.059	1.30	1.50
A2	.057	.065	1.45	1.65
b	.035	.045	0.90	1.15
b2	.075	.087	1.90	2.20
b4	.114	.126	2.90	3.20
c	.022	.031	0.55	0.80
D	.780	.799	19.80	20.30
D1	.665	.677	16.90	17.20
E	.610	.622	15.50	15.80
E1	.531	.539	13.50	13.70
e	.215 BSC		5.45 BSC	
L	.779	.795	19.80	20.20
L1	.134	.142	3.40	3.60
L2	.126	.134	3.20	3.40
ØP1	.272	.280	6.90	7.10
S	.193	.201	4.90	5.10

TO-220 (IXTP) Outline



- Pins: 1 - Gate 2 - Drain
3 - Source 4 - Drain

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.170	.190	4.32	4.83
b	.025	.040	0.64	1.02
b1	.045	.065	1.15	1.65
c	.014	.022	0.35	0.56
D	.580	.630	14.73	16.00
E	.390	.420	9.91	10.66
e	.100 BSC		2.54 BSC	
F	.045	.055	1.14	1.40
H1	.230	.270	5.85	6.85
J1	.090	.110	2.29	2.79
k	0	.015	0	0.38
L	.500	.550	12.70	13.97
L1	.110	.230	2.79	5.84
ØP	.139	.161	3.53	4.08
Q	.100	.125	2.54	3.18

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered 4,835,592 4,931,844 5,049,961 5,237,481 6,162,665 6,404,065 B1 6,683,344 6,727,585 7,005,734 B2 7,157,338 B2
by one or more of the following U.S. patents: 4,850,072 5,017,508 5,063,307 5,381,025 6,259,123 B1 6,534,343 6,710,405 B2 6,759,692 7,063,975 B2
4,881,106 5,034,796 5,187,117 5,486,715 6,306,728 B1 6,583,505 6,710,463 6,771,478 B2 7,071,537

Fig. 1. Output Characteristics
@ 25°C

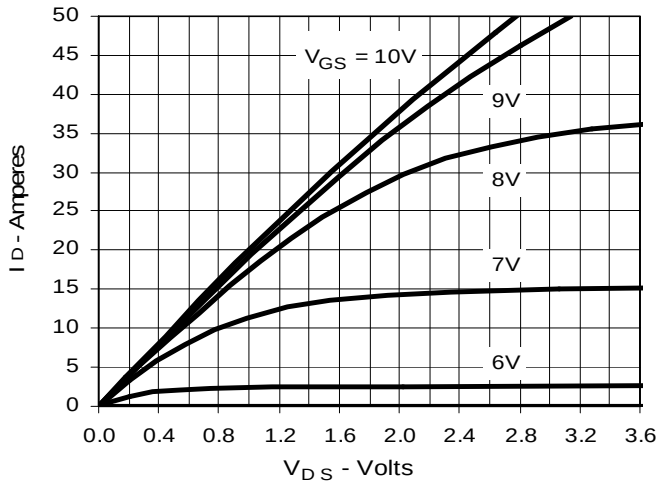


Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25°C

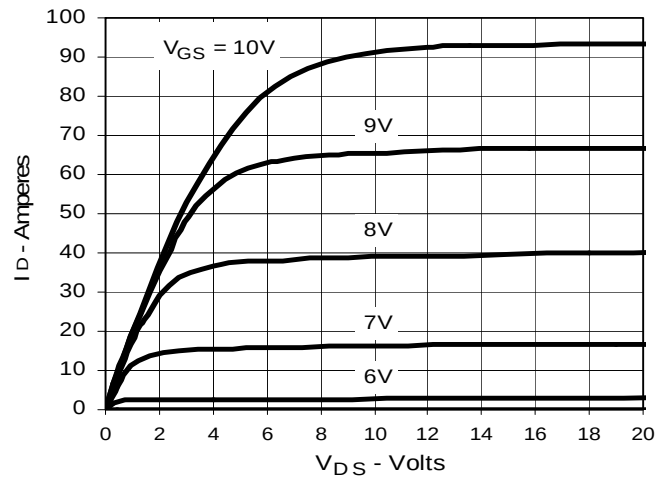
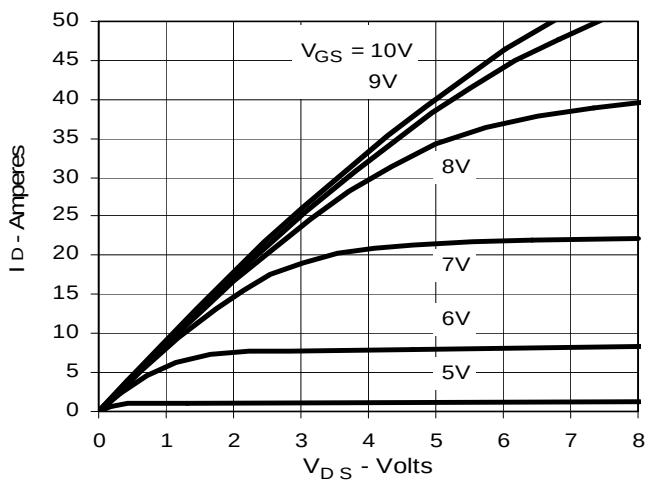
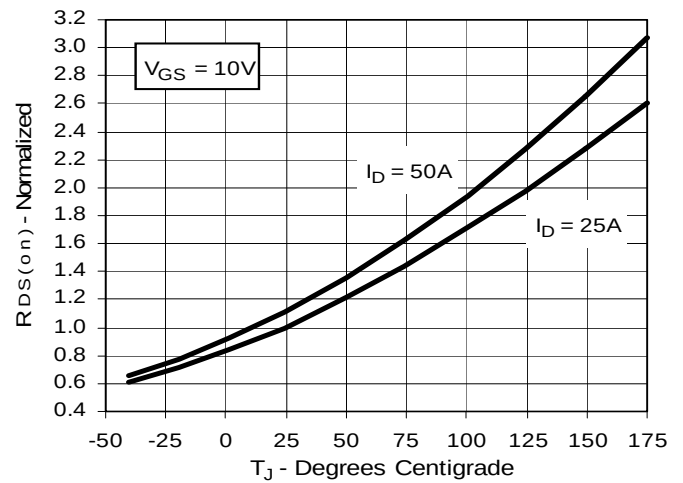


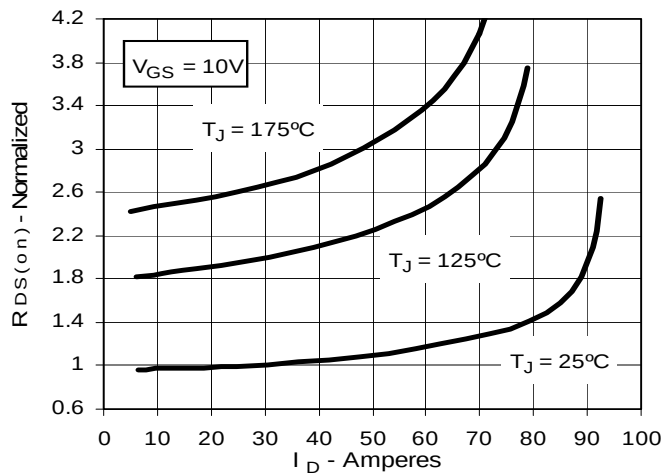
Fig. 3. Output Characteristics
@ 150°C



**Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 25A$ Value
vs. Junction Temperature**



**Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 25A$ Value
vs. Drain Current**



**Fig. 6. Drain Current vs. Case
Temperature**

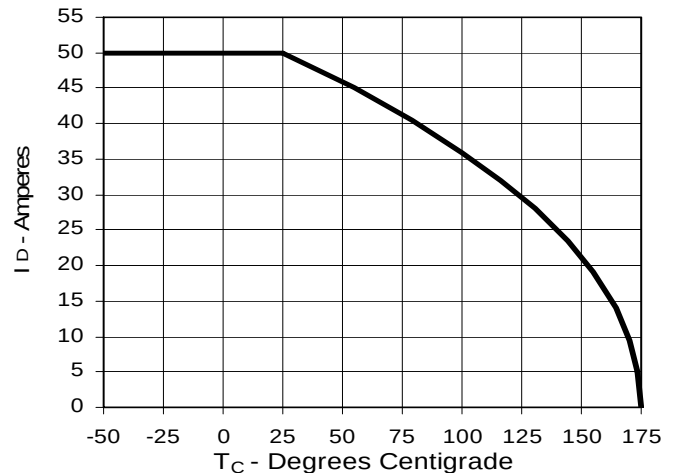


Fig. 7. Input Admittance

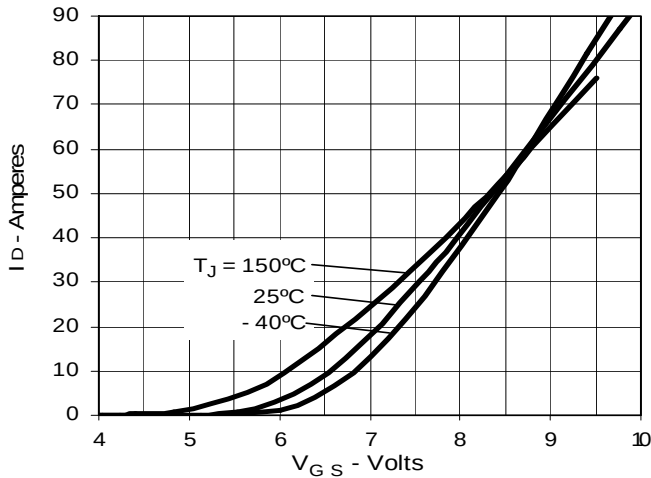


Fig. 8. Transconductance

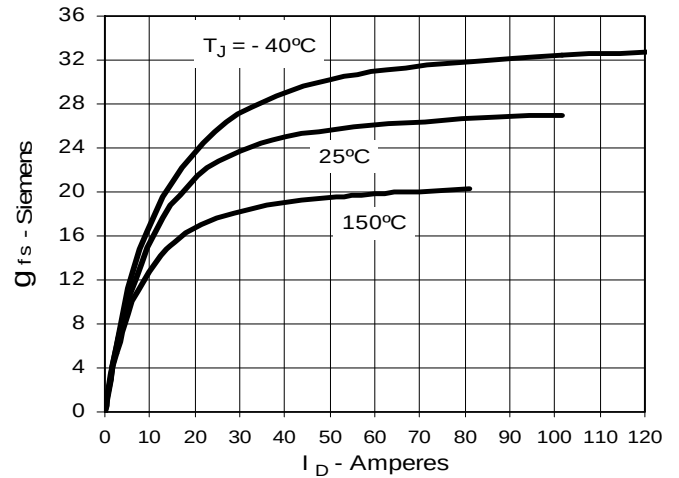


Fig. 9. Source Current vs. Source-To-Drain Voltage

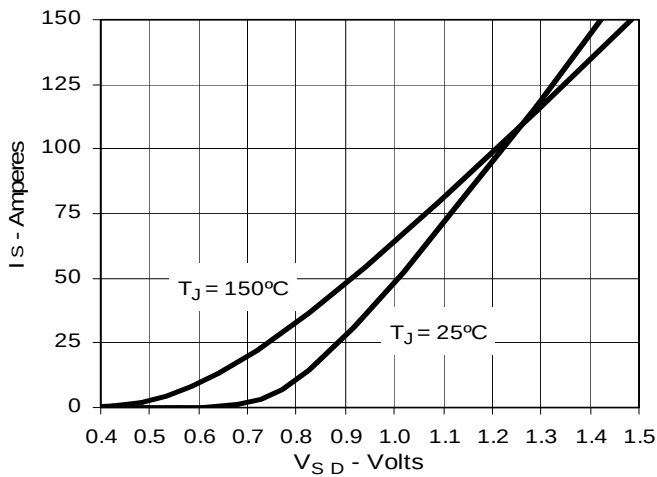


Fig. 10. Gate Charge

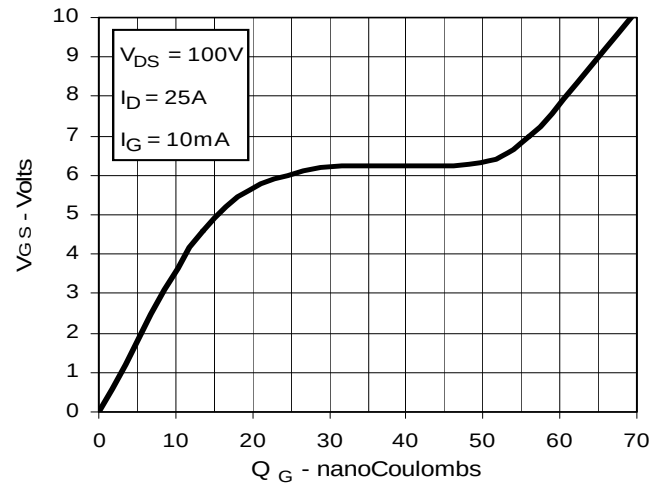


Fig. 11. Capacitance

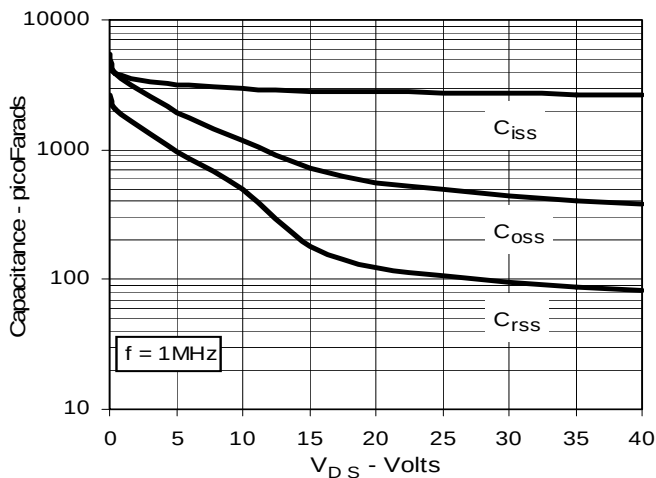


Fig. 12. Forward-Bias Safe Operating Area

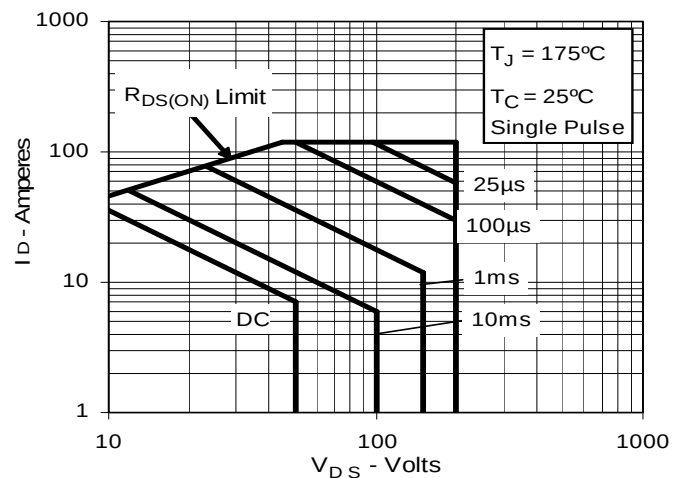
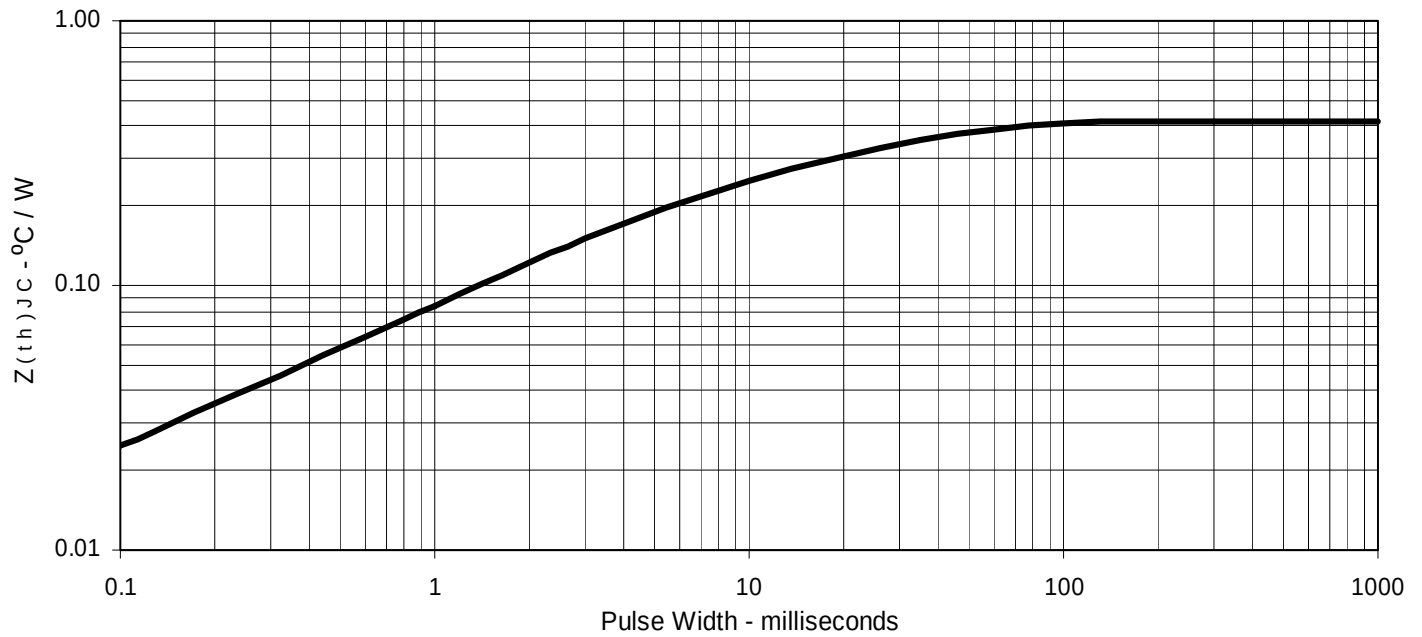


Fig. 13. Maximum Transient Thermal Impedance





Disclaimer Notice - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.